



Leiter

Prof. Dr. rer. nat. Frank Köster

koester@hs-mittweida.de

| Tel.: + 49 372758 -1532

Postanschrift:

Hochschule Mittweida
Fakultät Ingenieurwissenschaften
Fachgruppe
Werkstoffe - Fertigung – Qualität
Technikumplatz 17
09648 Mittweida

Besucheradresse:

Technikumplatz 17a
09648 Mittweida
Haus 5-313A



Mitarbeitende

M. Sc. Nurul Amanina Binti Omar

omar@hs-mittweida.de

| -1915

Haus 5-209A



M. Eng. Scott Dombrowe

dombrowe@hs-mittweida.de

| -1539

Haus 5-210A



Dr. Ing. Johannes Näther

naether@hs-mittweida.de

| -1564

Haus 5-207A



M. Eng. Burkhard Uwe Hübner

huebner@hs-mittweida.de

| -1697

Haus 5-210A



M. Eng. Simon Kertzsch

kertzsch@hs-mittweida.de

| -1721

Haus 5-210A



Dipl.-Ing. Tom Kreißig

kreissig@hs-mittweida.de

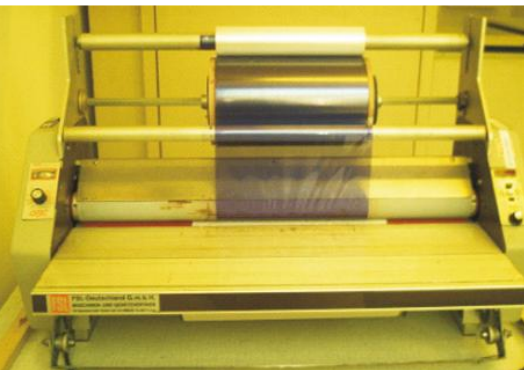
| -1460

Haus 5-237B

Allgemein

Strukturierung von Kupfer-Oberflächen

Technische Ausstattung



Laminator

- **Laminator**

- Laminieren des Fotofestresites auf die jeweilige Werkstückoberfläche
- max. Laminierbreite 500 mm



Resistbelichter

- **Resistbelichter RISTON PC Printer B24**

- Belichtung von fototechnischem Material auf Oberflächen mittels UV-Strahlung
- Belichtungsfläche 760 mm x 610 mm
- UV-Brenner mit 2 kW Leistung

- **Entwickler**

- Entwicklung der belichteten Werkstückoberfläche
- Entwicklerlösung Soda 1 %
- Arbeitsbreite 500 mm